



ZAPRAWA KLEJOWA DO STYROPIANU KS.SDB

Wyrób zgodny z
PN-EN: 13499;2005

ZASTOSOWANIE	Zaprawa klejowa CEMIX KS.SDB jest przeznaczona do przyklejania płyt styropianowych w systemie ociepleniowym CEMIX SYSTEM. Klej KS-SDB nadają się również do styropianu grafitowego
WŁAŚCIWOŚCI	KS. SDB jest fabrycznie przygotowaną suchą mieszanką cementu, polimeru, kruszywa kwarcowych oraz dodatków uszlachetniających, poprawiających właściwości aplikacyjne kleju oraz zwiększających jego przyczepność do podłoża i płyt styropianowych
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste (bez kurzu, pyłu, smarów i olejów), pozbawione elementów zmniejszających przyczepność zaprawy klejowej.
SPOSÓB UŻYCIA	<p>Przygotowanie zaprawy: KS. SDB należy przygotować wg proporcji: 23% wody DO ZAPRAWY suchej mieszanki. Do odmierzonej ilości wody wsypać suchą mieszankę i wymieszać mechanicznie przy użyciu mieszadła lub w betoniarnie do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji. Następnie odczekać ok. 5 min. i ponownie wymieszać.</p> <p>Przyklejanie płyt styropianowych: Metoda obwodowo- punktowa. Na powierzchni płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść pasmo zaprawy o szerokości 3-5 cm i dodatkowo w środku płyty nałożyć 3-6 placków zaprawy o średnicy 8-10 cm. Powierzchnia styku zaprawy z podłożem powinna stanowić min. 60%. Metoda grzebieniowa. Zaprawę klejową należy nanosić na całą powierzchnię płyty za pomocą pacy zębatej, zęby ok.10 x 10 mm. Metodę grzebieniową można stosować wyłącznie na równych podłożach. Zaprawę klejącą należy nanosić na płyty termoizolacyjne, nigdy na podłoże. Płyty z nałożoną zaprawą klejącą należy przyłożyć do podłoża i równomiernie docisnąć. Płyty styropianowe należy układać od dołu do góry poziomymi pasami. Należy stosować zasadę przewiązywania płyt styropianowych. W narożach otworów budynku nie mogą przebiegać szczeliny poziome i pionowe. Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Uwaga: Niedopuszczalne jest przyklejanie płyt styropianowych na same placki. Prawdłowo przyklejona płyta styropianowa nie powinna „klawiszować”. W okresie wysychania zaprawy klejącej temperatura powietrza i podłoża nie może spadać poniżej 0 °C. Prace prowadzić podczas bezdeszczowej pogody. Kolejne etapy robót ociepleniowych (dyblowanie, nakładanie warstwy zbrojnej) można rozpocząć po wyschnięciu zaprawy klejowej tj po min 24h. Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają wykonawcy z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP</p>



PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	Zaprawę należy przechowywać i przewozić w suchych warunkach, w szczelnie zamkniętych workach. Produkt należy chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zgodnie z warunkami podanymi przez producenta wynosi 9 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
NARZĘDZIA	Mieszadło, kielnia ,paca metalowa, paca ząbkowa Po skończonej pracy narzędzia umyć w wodzie
OPAKOWANIE	Worek papierowy 25 kg Paleta (48 worków) 1200 kg
WYDAJNOŚĆ	Przyklejanie styropianu ok. 4 kg/ m ² ; 1 worek (25 kg)/ 6,25 m ²
TEMPERATURA PRACY	Temperatura powietrza: od + 5 °C do + 25 °C Temperatura podłoża: od + 5 °C do + 25 °C
DANE TECHNICZNE	
Czas zużycia gotowej zaprawy <3	
Czas otwarty <15 min	
Maksymalna frakcja wypełniaczy: <0,7 mm	

Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20 °C i wilgotności 65%.

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu, znajdują się w Karcie Charakterystyki.